

更正

新聞稿

## 時富投資與重慶重郵信科(集團)

### 成立合資公司

### 發展中國 3G 手機芯片市場

(香港訊，二零零七年七月十九日) - 時富投資集團有限公司 (簡稱「時富投資」或「集團」) [股份編號：1049] 今天宣佈，與重慶重郵信科 (集團) 股份有限公司 (簡稱「重郵信科」) 簽訂合資協議，雙方成立各佔一半股權的合資公司，發展中國第三代移動電話 TD-SCDMA 技術的手機核心芯片市場。

TD-SCDMA 是中國自行開發的第三代移動電話的技術，與歐洲流行的 WCDMA 及美國的 CDMA2000 技術，同被中國政府接納為第三代流動電話的技術標準。重郵信科是中國自行研究 TD-SCDMA 技術的先行者，於 1998 年開始研究 TD-SCDMA 手機基帶芯片 (基帶芯片相等於電腦的中央處理器，控制手機的運作)，在行內具有領導的地位。2005 年，重郵信科研製出世界第一顆採用 0.13 微米芯片製作工藝的 TD-SCDMA 手機基帶芯片，實現了中國自行開發 TD-SCDMA 技術及產品的目標。

重郵信科將把 TD-SCDMA 技術、知識產權及業務注入合資公司內，而時富投資將注入資金，共同發展中國第三代流動電話手機芯片市場。初步預計未來十八個月投入合資公司的資金總額將不少於人民幣三億元，及不多於人民幣五億元，而最終總投資金額則有待獨立專業估值師的估值報告確定。

時富投資主席關百豪先生表示：「我們很高興能跟重郵信科合作。隨著中國政府將於明年北京奧運會前，推出第三代流動電話服務，預料在服務推出後，將可刺激第三代流動電話手機的需求，為生產手機基帶芯片的公司，創造巨大的商機。」由於 TD-SCDMA 屬於中

國自行開發的技術，所以手機生產商必需向 TD-SCDMA 芯片商採購芯片，才可推出在中國使用的 TD-SCDMA 手機，令芯片生產商得到巨大的市場空間。

合資公司成立後，將擴大 TD-SCDMA 手機芯片產品的種類，並且強化產品的功能，向客戶提供多元化的產品組合。此外，合資公司將與獨立手機設計公司及手機生產商建立策略性夥伴關係，擴大市場佔有率。目前，重郵信科已開發的手機基帶芯片「通芯一號」，數據傳送速度每秒最高達 1.1Mb，遠超第三代流動電話基本傳送要求的每秒 384Kb。快將推出市場的「通芯二號」，數據傳送速度將進一步提升至每秒最高 2.8Mb，可滿足第三代流動電話手機對多媒體功能的要求。

目前，重郵信科擁有豐富的 TD-SCDMA 技術專利，包括硬件、軟件及集成電路設計。該公司擁有 4 個已批的技術專利，1 個以商標註冊的基帶芯片設計，另外有 46 個待批的專利。

重郵信科由重慶郵電大學成立。重慶郵電大學屬於郵電部（信息產業部前身）五所主要研究學院的其中一所，也是唯一一間將研究重點放在 TD-SCDMA 的技術研究及發展上。重慶重郵信科(集團)擁有一隊超過 200 名工程師及相關人員的工作隊伍，負責第三代流動電話手機芯片的研究及市場發開工作。

另外，重慶最近暴雨百年不遇，汛情嚴重，時富投資感同身受，宣布損出 100 萬元人民幣給重慶市政府，全力支持政府救災行動，以確保能盡快協助災民脫離險境，重建家園。

### **關於時富集團**

時富集團為一家多元化服務綜合企業，著重照顧現今客戶於投資理財、美化家居及生活時尚等各方面之需要。詳情請瀏覽網址：[www.cash.com.hk](http://www.cash.com.hk)。

- 完 -